

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/silicon-power-ssd-xpower-xs70-2tb-m2-pcie-gen4-x4-nvme-73006800-mbs-p-197530.html>

SILICON POWER SSD XPOWER XS70 2TB M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe 7300/6800 MB/s



Cena brutto	685,80 zł
Cena netto	557,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4476297
Kod producenta	SP02KGBP44XS7005
Kod EAN	4713436146339

Opis produktu

Opis

Dzięki standardowej szybkości przesyłania danych, która jest szybsza niż wersja 3.0, XS70 PCIe Gen 4 x4 z pamięcią flash 3D NAND i obsługą NVMe 1.4 jest właśnie tym, czego potrzebują poważni gracze, aby pokonać konkurencję. Niesamowita prędkość ciągłego odczytu i zapisu umożliwia XS70 przesuwanie granic możliwości dysku SSD, dzięki czemu możesz bić nowe rekordy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Unikalna konstrukcja radiatora**

Zainspirowana skrzelami ekina, unikalna konstrukcja radiatora XS70 ze starannie ustawionymi otworami pozwala oddychać nawet podczas bardziej intensywnej sesji grania. Ciepło z łatwością odprowadzane jest przez przypominające skrzela szczeliny radiatora, aby zapobiec przegrzaniu i utrzymać doskonałą wydajność.

- **Optymalna wydajność**

Aby maksymalnie wykorzystać możliwości grania, XS70 obsługuje technologię RAID i szyfrowanie LDPC, aby zachować stabilność systemu i integralność danych oraz zapewnić maksymalną i niezawodną wydajność. Obsługuje również bufor pamięci podręcznej DRAM, co zapewnia lepszą wydajność sekwencyjnego odczytu / zapisu oraz losowego odczytu / zapisu.

- **Prosty upgrade systemu**

Dzięki obudowie M.2 2280 kompaktowy rozmiar XS70 pozwala na łatwą instalację, jednocześnie oszczędzając miejsce na inne komponenty.

Produkt:

Nazwa:

SILICON POWER SSD XPOWER XS70 2TB M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe 7300/6800 MB/s

Opis:

SILICON POWER Xpower XS70 - SSD - 2 TB - wewnętrzny - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)

EAN:

4713436146339

Gwarancja producenta:

60 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

SSD - wewnętrzny

Pojemność:

2 TB

Rodzaj obudowy:

M.2 2280

Interfejs:

PCIe 4.0 x4 (NVMe)

Cechy:

Pamięć podręczna DRAM, usuwanie błędów LDPC, zgodność z RAID, 3D NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.4, radiator zintegrowany

Szerokość:

24.6 mm

Głębokość:

80 mm

Wysokość:

10.8 mm

Waga:

33 g

Wydajność

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Szybkość wewnętrzna danych:	7300 MBps (odczyt) / 6800 MBps (zapis)
Niezawodność	
MTBF:	1 600 000 godziny
Rozszerzenie i łączność	
Interfejsy:	1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatybilna Wnęka:	M.2 2280
Oprogramowanie & Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Windows 8.1, Windows 10
Różne	
Zgodność z normami:	BSMI, FCC, RoHS, KCC, WEEE, Green Dot, UKCA
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 5 lat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	70 °C
Odporność na wstrząsy (podczas pracy):	1500 g @ 0,5 ms

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.